IS-9840J 来歷/REV. No, 製 仕 書 品 様 4 頁 1/4PRODUCT SPECIFICATION 制定年月日 3 - 12 - '04 題: 9840B/983*Sシリーズ 0.5mmピッチ ボード トゥ ボード 可動コネクタ ISSUE DATE SUBJECT: SERIES 9840 B / 983*S 0.5 mm pitch board to board floating Connector 15 REVISED DATA 1 -21 -

1.適用範囲

本仕様書は、イリソ電子工業株式会社製9840B/983*Sシリーズ0.5mmピッチボードトゥボードコネワタに関する仕様及び性能上の必要事項について規定する。

1.Scope

This product specification is applied for IRISO ELECTRONICS CO, LTD. series 9840B/983*S 0.5mm pitch board to board connector.

2.形状、寸法及び材質

: IMSA-983*S-***-GF*

<u>3.定格</u>

(1)最大定格電圧 : 50V(AC,DC) (2)最大定格電流 : 0.3A

(3)使用温度範囲 : -40~+105℃

4.試験環境

特に性能のある場合を除き性能試験は下記の環境条件にて行う。

常温 : 15~35℃ 常湿 : 25~85%RH

2.Configurations dimensions and materials

See the product drawing attached.

PART No: IMSA-9840B-***-GF*
: IMSA-983*S-***-GF*

3.Rating

(1)Maximum rating voltage : 50 V (AC,DC)(2)Maximum rating current : 0.3A(3)Temperature range : $-40 \sim +105 ^{\circ}\text{C}$

4.Environmental condition

All performance test, unless otherwise specified, is taken

5-1. Electrical performances

discoloration and crushed.

as per following environmental condition. Ambient temperature : $15\sim35^{\circ}$ C

Ambient humidity : $25\sim85^{\circ}$ RH

5.特性

5-1.電気的特性

5.Performance

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	接触抵抗	短絡電流 1mA、最大開放電圧 20mV、周波数 1kHz のローレベル	初期値: 50mΩ以下
	Contact resistance	抵抗計にて測定する。	各試験後:100mΩ以下
		It shall be measured by the dry electric circuit specified as	Initial $: 50 \text{m} \Omega$ or below
		follows; 1mA, 20mV, 1kHz frequency.	After each test: $100 \text{m} \Omega$ or below
2	耐電圧	隣接する極間にAC 250V を1分間印加する。	絶縁破壊等異常のない事。
	Dielectric		Should not have any changes.
	withstanding	AC 250 voltage shall be applied for one minute to between next	
	voltage	terminals.	
3	絶縁抵抗	隣接する極間に DC 200V を印加し、測定する。	初期値:100ΜΩ以上
	Insulation		Initial: $100 M\Omega$ or more
	resistance	It shall be measured when DC200V is applied to between next	
		terminals.	
4	外観	目視	有害となる割れ、剥がれ、ガタ
			変形、変色等のない事。
	Appearance	Visual	Should not have any flaw, scratch,

<u>5-2.機械的特性</u> <u>5-2.Functional Performance</u>

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	ポストの保持力	ポストに 25mm/分の速度で荷重を加え、ポストがベースより抜	1.96N 以上
		け始めるまでの荷重を測定する。	
	Post retention	It shall be pulled to the post at the speed of 25mm per	1.96N or more.
	force	minute, and measured the force when the post begins to	
		remove from the base.	
2	コンタクトの保持力	コンタクトに 25mm/分の速度で荷重を加え、コンタクトが	1.96N以上
		ハウジングより抜け始めるまでの荷重を測定する。	
	Contact retention	It shall be pushed to the contact at the speed of 25mm per	1.96N or more.
	force	minute, and measured the force when the contact begins to	
		remove from the housing.	
3	挿抜力	ソケットとプラグを 25mm/分の速度で挿抜を行ない、この時の	初期値にて/Initial(単極にて)
		荷重を測定する。	挿入力:1.47N 以下/極
	Insertion/extraction		抜去力: 0.098N 以上/極
	force	The socket and plug header shall be mated and unmated	Insertion force: 1.47N or
		at the speed of 25mm per minute and measured the force	below / terminal
		of insertion and extraction.	Extraction force: 0.098N or
			more / terminal

No. IS-9840J 来歴/REV. 4 頁/Page 2/4

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
4	挿抜耐久性	ソケットとプラグを25mm/分の速度で10回繰り返し挿抜を行ない、試験	100mΩ以下
	Insertion/extraction endurance	後の接触抵抗を測定する。 The socket and plug shall be mated and unmated 10 times at the speed of 25mm per minute and measured the contact resistance after the test.	$100 \mathrm{m}\Omega$ or below
5	振動試験	コネクタを5回挿抜後、嵌合した状態にて、振幅1.5mm、振動周波数 10~55~10Hz/分の条件で嵌合軸を含むお互いに直角な3方向に各々 2時間 計6時間 の振動を加える。試験中瞬断の有無を確認する。試験後	試験中 $1 \mu s$ 以上の瞬断のない事。 試験後: $100 m \Omega$ 以下
	Vibration test	接触抵抗を測定する。 The connector mated are unmated at 5 times mated is vibrated in the frequency range of 10~55~10Hz and in the constant vibration amplitude 1.5mm. This motion is applied for period of 6 hours in one of 3 multilateral perpendicular directions(X,Y,Z-axis) included mating axis. It shall be tested the discontinuity of the contact current during the test and measured the contact resistance after the test.	Discontinuity : $1\mu s$ or below After the test : $100 m\Omega$ or below.
6	衝擊試験 Shock test	コネクタを 5 回挿抜後、嵌合した状態にて、治具に取付け,加速度 4 9 0 m/s ² 、衝撃作用時間 11ms を X,Y,Z 方向の 6 面に各 3 回 加える。試験中瞬断の有無の確認及び、試験後接触抵抗を測定する。 The connector mated are unmated at 5 times mated are installed in the machine. They are applied pulses 3 times to each 6 faces of	試験中 $1 \mu s$ 以上の瞬断のない事。 試験後: $100m\Omega$ 以下 Discontinuity: $1 \mu s$ or below After the test : $100m\Omega$ or
		multilateral 3 perpendicular directions(X,Y,Z); in conditions as specified; acceleration of 490m/s ² and shock pulses for a duration of 11ms. It shall be tested the discontinuity of the contact current during the test and measured the contact resistance after the test	below.

5-3.環境特性 5-3.Environmental performance

<u>0-3.保况付注</u>		<u>5-5.Environmental performance</u>		
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications	
1	耐熱性	コネクタを嵌合した状態にて、温度 105±2℃の雰囲気中に	100mΩ以下	
	•	96 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。		
	Heat resistance	The connector mated is exposed in the heat chamber $105\pm2^{\circ}$ C for	$100 \mathrm{m}\Omega$ or below	
		96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.		
2	耐湿性	コネクタを嵌合した状態にて、温度 60±2℃、相対湿度 90~95%RH の	100mΩ以下	
		雰囲気中に 96 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。		
	Humidity	The connector mated mated is exposed in the humidity chamber	$100 \mathrm{m}\Omega$ or below	
		60 ± 2 °C, $90\sim95$ %RH for 96 hours. It shall be measured the contact		
		resistance after the test.		
3	塩水噴霧試験	コネクタを嵌合した状態にて、槽内温度 35±2℃、濃度 5±1%の塩水噴霧	100mΩ以下	
		中に 48 時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。		
	Salt spray test	The connector mated mated is exposed in the salt spray chamber	$100 \mathrm{m}\Omega$ or below	
		35 ± 2 °C, 5 ± 1 % salt density for 48 hours. It shall be measured		
		the contact resistance after the test.		
4	SO ₂ ガス試験	コネクタを嵌合した状態にて、温度 40±2℃,相対湿度 75%RH、濃度	100mΩ以下	
		10±3ppm.の雰囲気中に 96 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。		
	SO ₂ gas test	The connector mated is exposed in the SO_2 gas chamber $40\pm2^{\circ}C$,	$100 \mathrm{m}\Omega$ or below	
		75% RH 10 ± 3 ppm for 96 hours. It shall be measured the contact		
		resistance after the test.		
5	H ₂ Sガス試験	コネクタを嵌合した状態にて、温度 40±2℃,相対湿度 75%RH、濃度	100mΩ以下	
		3±1ppm の雰囲気中に 96 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。		
	H ₂ S gas test	The connector mated is exposed in the H_2S gas chamber $40\pm2^{\circ}C$,	$100 \mathrm{m}\Omega$ or below	
		75% RH 3 ± 1 ppm for 96 hours. It shall be measured the contact		
		resistance after the test.		

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
6	冷熱衝擊試験 Thermal shock test	コネクタを嵌合した状態にて下図の温度条件を 1 サイクルとして 10 サイクル実施し試験後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed 10 cycles in the following tempe rature. It shall be measured the contact resistance after the test. +85±2℃ Ambient temperature -55±3℃ 1 cycle 1 cycle	100mΩ以下 100mΩ or below
7	温湿度サイクル試験 Humidity Resistance (cycling)	コネクタを嵌合した状態で下図の温湿度条件を1サイクルとして10サイクル実施し、試験後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed 10 cycles in the following condit ions. It shall be measured the contact resistance after the test. +80±2℃ 90~95%RH -20±3℃ ← 2h > ← 2h > ← 2h > ← 2h >	100mΩ以下 100mΩ or below

5-4 その他の特性		
5 1 4-(1)WH(1)VEEPE		

<u>5-4.その他の特性</u>		5-4.0ther performance		
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications	
1	半田付け性	コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、245±5℃の Sn-Ag-Cu 系の	浸した面積の 95%以上に半田が	
		鉛フリー槽に 3±0.5 秒浸す。	むらなく付着する事。	
	Solderability	The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb	Solder shall be covered 95% or	
1		free solder bath(Type of Sn-Ag-Cu) 245 ± 5 °C、 3 ± 0.5 s.	more of the area that is dipped	
	N magist like	プラスタル)。マー・ルロスはは4.4m人・イン	into the solder bath.	
2	半田耐熱性	下記条件にて、半田耐熱試験を行う。	端子のガタ、割れ等異常のない事。	
	Resistance to soldering heat	The connector shall be tested resistance to soldering heat in the following conditions.	Should not have any flaw, scratch and	
	soldering heat	the following conditions. (1)リフローの場合/In case of reflow	crack.	
		250°CMAX(ピーク温度) 10 s MAX	Crack.	
		(Peak temperature)		
		(I can composition)		
		1 2		
		220°CMIN.		
		<u> </u>		
		25~40s		
		(予熱 160~180℃)		
		(pre-heat: from 160 to 180°C)		
		温度は製品上面温度とする。		
		The temperature shall be measured on the surface of		
L		the product.		

6.製品の保管期限

製造日より1年とする。

6.Term of a guarantee

1 year from production date.

7.保存保管条件

室温で-10~+40℃の温度、75%以下の相対湿度で保管 してください。

7. Storage conditions Shall be storaged in the house at -10 ~+40°C,75%RH or less .

No. IS-9840J 来歷/REV. 4 頁/Page 4/4

8.ウィスカーに関して

本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウィスカーが発生 する可能性がございます。その為、ウィスカー発生に対する保証は 困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願いします。

8. About a whisker

This product utilizes lead-free tin plating. Any product with lead-free tin plating is susceptible to tin whisker. Iriso provides no assurances against the growth of tin whisker even under normal operating conditions. Customers assume all responsibility for any product failures due solely to the growth of tin whiskers.

9.和文と英文の差異について

和文と英文の内容に差異が生じた場合には、和文の内容を優先致します。

9. Difference between Japanese and English

When difference is found between Japanese Specifications and English Specifications, priority shall be given to Japanese.

《取り扱い方法》 Handling method

1. 使用上の注意 / Attention of using connector

- ・斜め嵌合やこじる事の無い様にゆっくりと挿抜して下さい。
- When the connector is mating, shall not be twisted, and then mated it slowly.
- ・角度を付けた状態で押し込むとモールド端面どうしが強く擦れる事により、削りカスが発生します。 /The angled mating, occurs shavings.
- ・位置決め後、モールド両端がゆるく嵌まった事を確認して真っ直ぐ押し込んで下さい。
- After positioning, please check that mold both ends have fitted in loosely, and push in straight.
- ・抜去時は真っ直ぐ抜いて下さい。コネクタの片側だけが持ち上がる様な回転抜去を行いますとモールドが破損する可能性があります。

/Please be pulled out straight. Pulling on one side, the mold is broken.

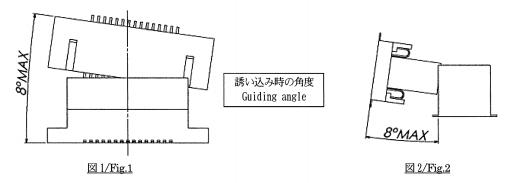
- ・下記のモデル形状は参考とします。(現物と異なる場合があります)
- /It refers to the model shape of the reference of the following.
- (It differs from a actual connector.)
- ・コネクタのみで基板の固定は行なわないで下さい。使用の際、コネクタの実装位置に近い位置で、 必ず基板をビスにて確実に固定して下さい。コネクタに掛かる加速度は、セット組立品に於いても 43.12m/s²以下とする事。 (共振振動が加わらない事。)

/It shall not be held the connector only, when you are assembled for the connector and P.C.B.

When it shall be used the connecter, the P.C.B. are held by the rivet certainty near mounting of the connector. Acceleration of connector: 43.12m/s² or less.

(The connector shall not be added to be added to resonance acceleration.)

・誘い込み時の角度は図1~図2になりますので、記載角度以下で位置決めをして下さい。 /Figure 1 and 2 show guiding angle. Please locate it below the described angle. (誘い込み時の角度とは最初の位置決め角度であり、嵌合可能な角度ではありません。 /(Guiding angle is initial location angle. It is not the angle to mate.)



・嵌合時の許容角度は図3~図4になりますので、記載角度以下で使用して下さい。 /Please mate below the angle of the figure 3,4.

